OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

JOHTAVAT DIE ATTACH -KALVOT

LOCTITE® Ablestik Conductive Dia Attach Films

1717649
LOCTITE ABLESTIK CDF 215P8B8, 25 per roll, 8 inch



- Kustannustehokas
- Laaja valikoima
- Useita erilaisia ominaisuuksia omaavia kalvoja
- Liimattaessa ei valumia

TUOTEKUVAUS

Henkelin LOCTITE ABLESTIK -johtavat die attach kalvot (CDAF) takaavat liitoksen paksuuden tasaisuuden ja poistavat die attach-nauhat, joita tavallisesti käytetään liima-aineita käytettäessä.

Henkel kehitti ja otti ensimmäisenä käyttöön puolijohdemarkkinoilla johtavan die attach kalvon (CDAF). Uraauurtava markkinoiden kehitys, puolijohdeteollisuus piti tätä innovaatiota merkittävänä teknologiana tuottamaan entistä kustannustehokkaampia prosesseja. Itse asiassa tämä on ollut tulosta, koska lukuisat puolijohdealan asiantuntijat ovat hyödyntäneet Henkelin CDAF-etuja uusien ja parempien pakkausmuotojen aikaansaamiseksi.

LOCTITE ABLESTIK CDF100 oli johtava materiaali Henkelin CDAF-linjassa, ja siitä lähtien olemme kehittäneet myös toisen sukupolven esileikattuja ja kuutiointiteippiä sisältäviä nauhamateriaaleja, jotka ovat laajentaneet johtavien kalvojen sarjaa vastaamaan erilaisia lyijyjen ja laminaattien pakkausvaatimuksia. Jokaisella materiaalilla on erilaisia ominaisuuksia ja kyvykkyyksiä - kuutiointiteknisestä kiinnityskyvystä vaihtelevaan lämpö- ja sähkösuorituskykyyn sekä kustannuskilpailukykyyn -, mutta ne kaikki tarjoavat kalvopohjaisten materiaalien kiistattomat edut verrattuna tavanomaiseen die attach pastaan.